

Thyristor Modules

Thyristor/Diode Modules

$$I_{TRMS} = 2x 520 A$$

$$I_{TAVM} = 2x 320 A$$

$$V_{RRM} = 1200-1800 V$$

V_{RSM} V_{DSM} V	V_{RRM} V_{DRM} V	Type	
1300	1200	MCC 312-12io1	MCD 312-12io1
1500	1400	MCC 312-14io1	MCD 312-14io1
1700	1600	MCC 312-16io1	MCD 312-16io1
1900	1800	MCC 312-18io1	MCD 312-18io1



Symbol	Conditions	Maximum Ratings		
I_{TRMS}, I_{FRMS} I_{TAVM}, I_{FAVM}	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $T_C = 85^\circ C; 180^\circ$ sine	520 320	A A	
I_{TSM}, I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^\circ C; V_R = 0$ $t = 10$ ms (50 Hz) $t = 8.3$ ms (60 Hz)	9200 10100	A A	
I^2t	$T_{VJ} = 45^\circ C; V_R = 0$ $t = 10$ ms (50 Hz) $t = 8.3$ ms (60 Hz)	423 000 423 000	A^2s A^2s	
	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_R = 0$ $t = 10$ ms (50 Hz) $t = 8.3$ ms (60 Hz)	320 000 321 000	A^2s A^2s	
$(di/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}; f = 50$ Hz; $t_p = 200$ μs ; $V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}; I_G = 1$ A; $di_G/dt = 1$ A/ μs	repetitive, $I_T = 960$ A non repetitive, $I_T = I_{TAVM}$	100 500	A/ μs A/ μs
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}; R_{GK} = \infty$; method 1 (linear voltage rise)		1000	V/ μs
P_{GM}	$T_{VJ} = T_{VJM}; t_p = 30$ μs $I_T = I_{T(AV)M}; t_p = 500$ μs	120 60	W W	
P_{GAV}		20	W	
V_{RGM}		10	V	
T_{VJ}		-40...+140	$^\circ C$	
T_{VJM}		140	$^\circ C$	
T_{stg}		-40...+125	$^\circ C$	
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $I_{ISOL} \leq 1$ mA	$t = 1$ min $t = 1$ s	3000 3600	V~ V~
M_d	Mounting torque (M6) Terminal connection torque (M8)	4.5 - 7 11 - 13	Nm Nm	
Weight	Typical including screws	750	g	

Data according to IEC 60747 and refer to a single diode unless otherwise stated.



Features

- International standard package
- **D**irect **C**opper **B**onded Al_2O_3 -ceramic with copper base plate
- Planar passivated chips
- Isolation voltage 3600 V~
- UL registered, E 72873
- Keyed gate/cathode twin pins

Applications

- Motor control, softstarter
- Power converter
- Heat and temperature control for industrial furnaces and chemical processes
- Lighting control
- Solid state switches

Advantages

- Simple mounting
- Improved temperature and power cycling
- Reduced protection circuits

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
		typ.	max.
I_{RRM}, I_{DRM}	$V_R / V_D = V_{RRM} / V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	40 mA
V_T, V_F	$I_T, I_F = 600$ A	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.32 V
V_{T0}	For power-loss calculations only		0.8 V
r_t		$T_{VJ} = T_{VJM}$	0.68 mΩ
V_{GT}	$V_D = 6$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2 V
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	3 V
I_{GT}	$V_D = 6$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	150 mA
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	220 mA
V_{GD}	$V_D = 2/3 V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	0.25 V
I_{GD}			10 mA
I_L	$t_p = 30 \mu\text{s}; V_D = 6$ V $I_G = 0.45$ A; $di_G/dt = 0.45$ A/ μs	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	200 mA
I_H	$V_D = 6$ V; $R_{GK} = \infty$;	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	150 mA
t_{gd}	$V_D = 1/2 V_{DRM}$ $I_G = 1$ A; $di_G/dt = 1$ A/ μs	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2 μs
t_q	$V_D = 2/3 V_{DRM}$ $dv/dt = 50$ V/ μs ; $-di/dt = 10$ A/ μs $I_T = 300$ A; $V_R = 100$ V; $t_p = 200 \mu\text{s}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	200 μs
Q_S	$I_T = 300$ A; $-di/dt = 50$ A/ μs	$T_{VJ} = T_{VJM}$	760 μC
I_{RM}			275 A
R_{thJC}	per thyristor; DC current per module		0.12 K/W 0.06 K/W
R_{thJK}	per thyristor; DC current per module		0.16 K/W 0.08 K/W
d_S	Creeping distance on surface		12.7 mm
d_A	Creepage distance in air		9.6 mm
a	Maximum allowable acceleration		50 m/s ²

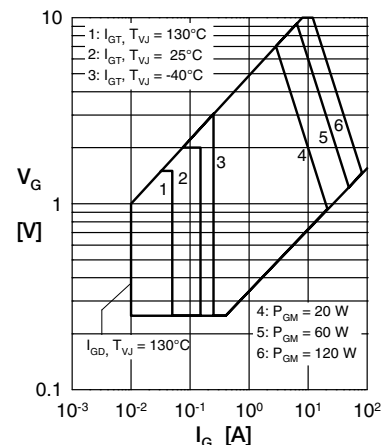


Fig. 3 Surge overload current
 $I_{TSM/FSM}$: Crest value, t : duration

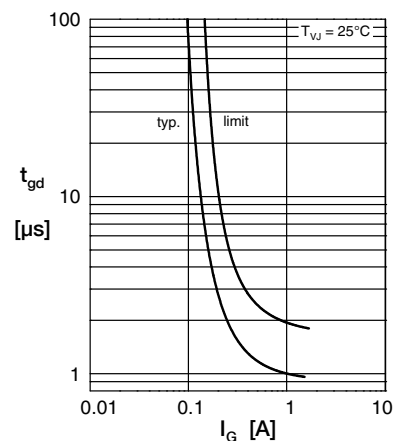
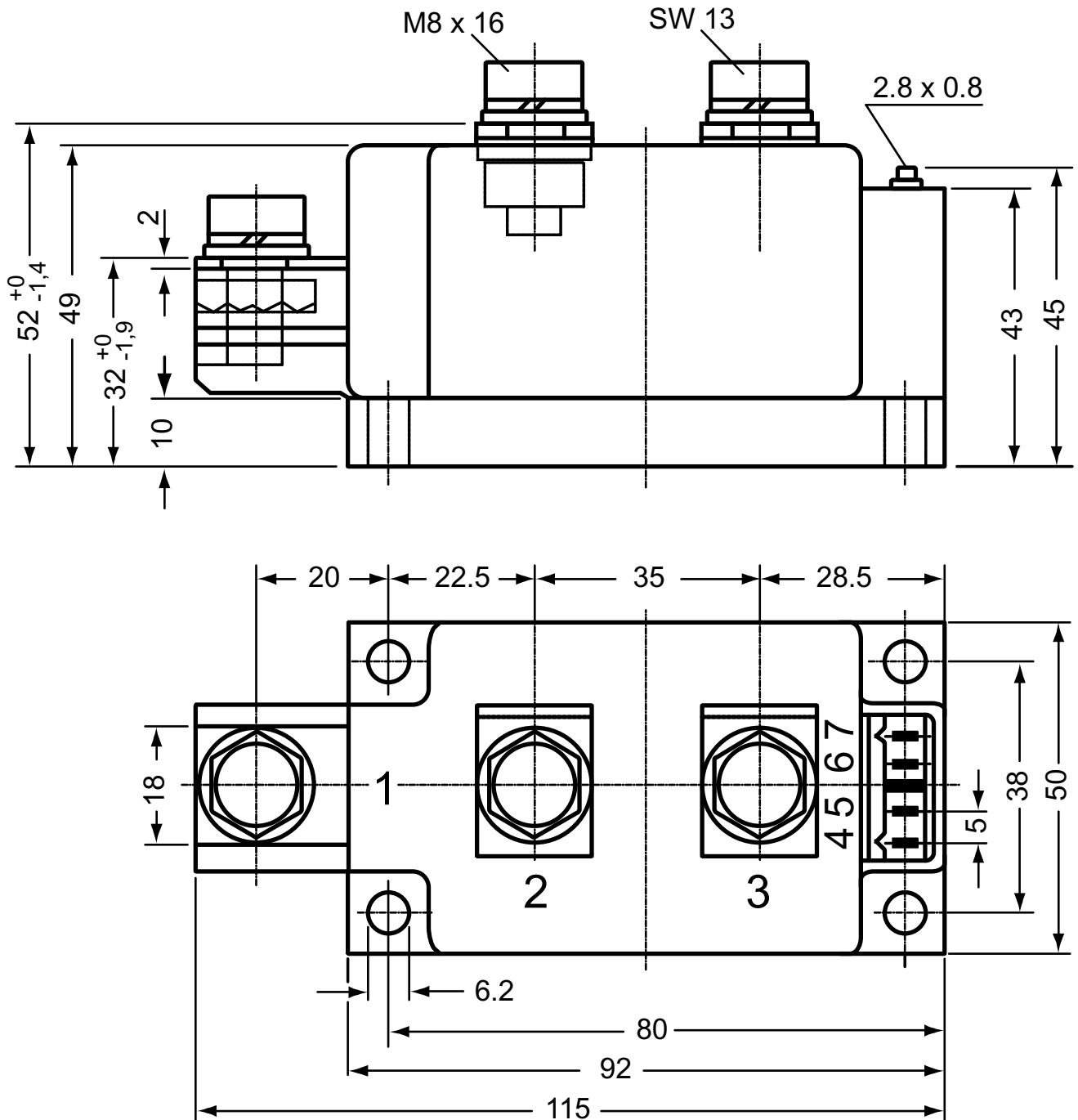


Fig. 2 Gate trigger delay time

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")



Optional accessories for modules

Keyed gate/cathode twin plugs with wire length = 350 mm, gate = white, cathode = red

Type ZY 180L (L = Left for pin pair 4/5)

Type ZY 180R (R = Right for pin pair 6/7) } UL 758, style 3751



Fig. 3 Surge overload current
 $I_{T(F)SM}$: Crest value, t: duration



Fig. 4 I^2dt versus time



Fig. 4a Max. forward current at case temperature

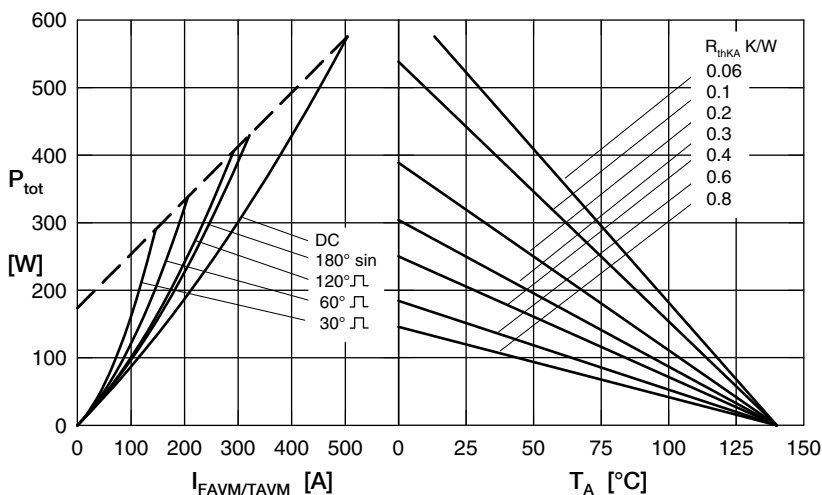


Fig. 5 Power dissipation versus on-state current and ambient temperature (per thyristor or diode)

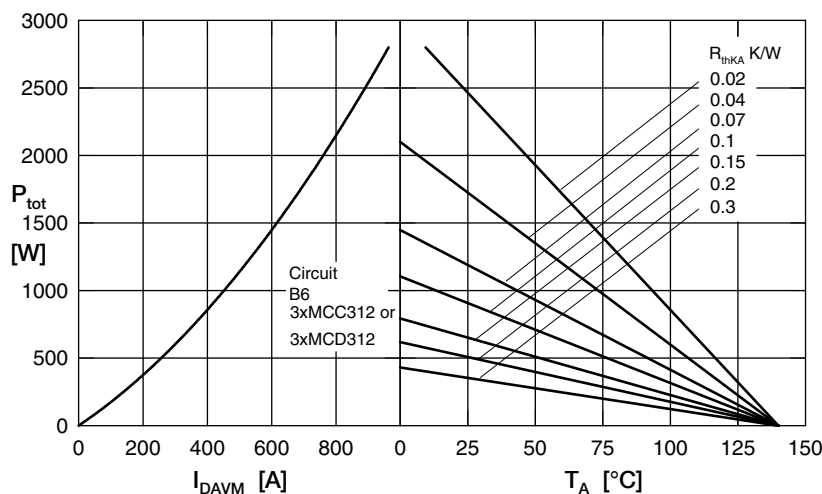


Fig. 6 Three phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature

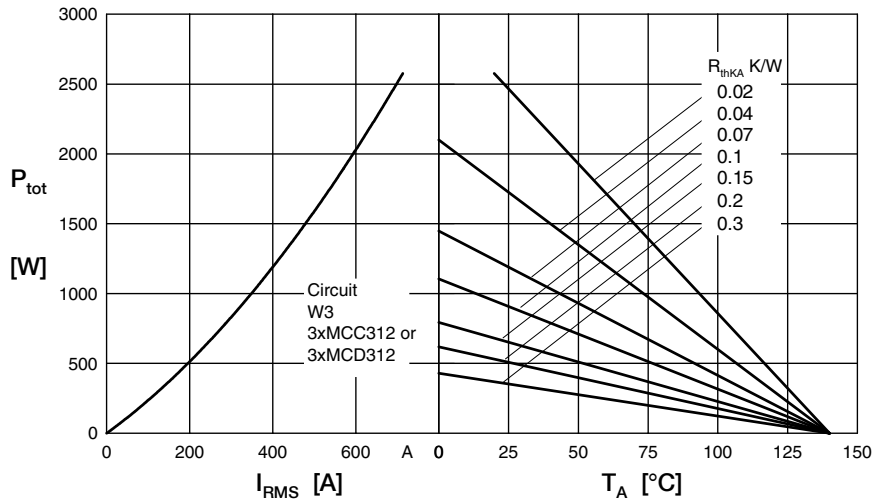


Fig. 7 Three phase AC-controller: Power dissipation versus R_{MS} output current and ambient temperature

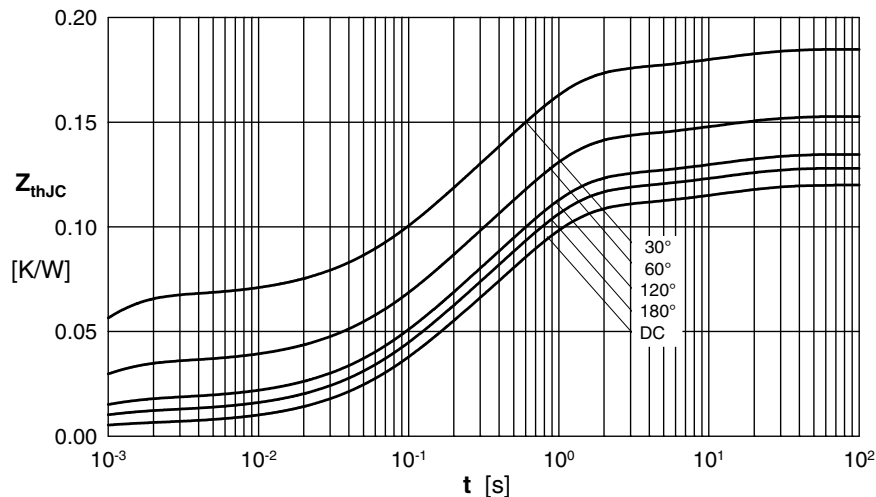


Fig. 8 Transient thermal impedance junction to case (per thyristor/diode)

R_{thjC} for various conduct. angles d:

d	R_{thjC} (K/W)
DC	0.120
180°	0.128
120°	0.135
60°	0.153
30°	0.185

Constants for Z_{thjC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.0058	0.00054
2	0.031	0.098
3	0.072	0.54
4	0.0112	12

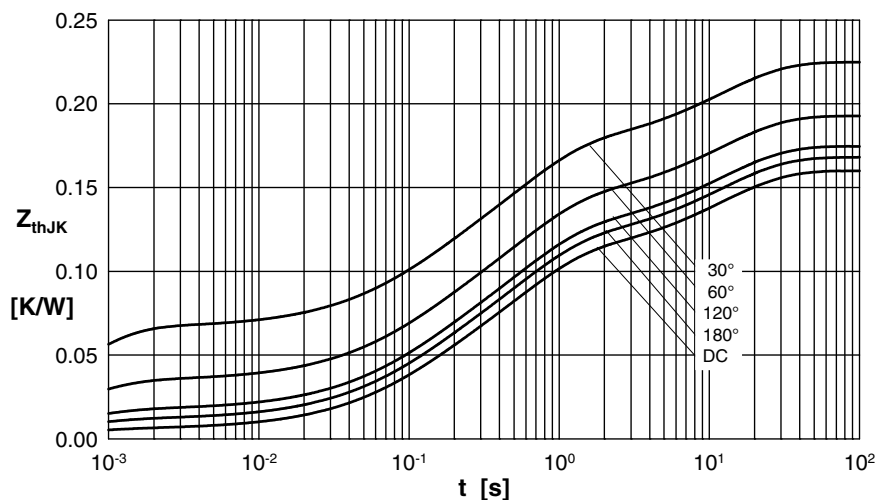


Fig. 9 Transient thermal impedance junction to heatsink (per thyristor/diode)

R_{thjK} for various conduct. angles d:

d	R_{thjK} (K/W)
DC	0.160
180°	0.168
120°	0.175
60°	0.193
30°	0.225

Constants for Z_{thjK} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.0058	0.00054
2	0.031	0.098
3	0.072	0.54
4	0.0112	12
5	0.04	12

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9